



平成 30 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 三光合成株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 田 健 宗
(コード： 7 8 8 8、 東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 芹 川 明
(TEL. 0 7 6 3 - 5 2 - 7 1 0 5)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 30 年 7 月 17 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び双葉電子工業株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました野村証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関し、割当先である野村証券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発 行 新 株 式 数	556, 300 株 (発行予定株式数 556, 300 株)
(2) 払 込 金 額 の 総 額	248, 132, 052 円 (1 株につき 446.04 円)
(3) 増 加 す る 資 本 金 の 額	124, 066, 026 円 (1 株につき 223.02 円)
(4) 増 加 す る 資 本 準 備 金 の 額	124, 066, 026 円 (1 株につき 223.02 円)
(5) 申 込 期 間 (申 込 期 日)	平成 30 年 8 月 23 日 (木)
(6) 払 込 期 日	平成 30 年 8 月 24 日 (金)

<ご 参 考>

1. 上記の第三者割当増資は平成 30 年 7 月 17 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び双葉電子工業株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については平成 30 年 7 月 17 日付の「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」及び平成 30 年 7 月 25 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	30,132,269株
今回の増加株式数	556,300株
増資後の発行済株式総数	30,688,569株

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 246,132,052 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集及び双葉電子工業株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行の手取概算額 1,981,197,568 円と合わせ、手取概算額合計 2,227,329,620 円について、平成 31 年 8 月末までに 1,000,000,000 円を当社九州工場の建設資金等に、平成 31 年 9 月末までに 820,000,000 円を当社連結子会社である SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. への投融資資金に、407,329,620 円を平成 31 年 5 月末までに当社の借入金の返済にそれぞれ充当する予定であります。

なお、SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. は、当社からの投融資資金を平成 31 年 9 月末までに新工場の建設資金等に充当する予定であります。

また、返済予定の借入金は、九州工場の建設用地取得資金並びに、投融資を通じて、SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. の設備資金及び工場建設資金、当社連結子会社である SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA, INC. の工場拡張資金及び新設した東莞三樺塑膠有限公司の会社設立資金等にそれぞれ充当しております。

詳細につきましては、平成 30 年 7 月 17 日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。